# (19) 日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平11-219820

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

(51) Int.Cl.*		識別記号	ΡI			
H01F	17/00		H01F	17/00	С	
	41/04			41/04	С	
1105K	1/16		H05K	1/16	В	

#### 審査請求 有 請求項の数7 FD (全 8 頁)

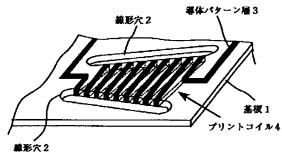
(21)出顧番号	<b>特膜平10-33612</b>	(71)出願人	000231361 日本写真印刷株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 1月30日	(TO) stends de	京都府京都市中京区壬生花井町3番地	
		(72)発明者	山本 国家 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 本写真印刷株式会社内	Ħ
		(72)発明者	伊藤 隆 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 木写真印刷株式会社内	日
		(72)発明者	福井 朗 京都府京都市中京区壬生化井町3番地 本写真印刷株式会社内	日

(54) 【発明の名称】 プリントコイルを有するプリント配線板とプリントコイルシートとプリントコイルチップの製造 方法

(57)【要約】

【課題】 専有面積が小さく、インピーダンスが安定 し、基板の材料が制限されず、導体パターン層の形成精 度に優れたプリントコイルを提供する。

【解決手段】 基板1に、ハの字を描くように対向する 線形穴2が設けられ、線形穴2間に挟まれた部分を軸と してその両面および側面に等幅の導体パターン層3が螺 旋状に形成されたプリントコイル4が他の回路とともに 設けられているプリントコイルを有するプリント配線 板。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に、ハの字を描くように対向する線 形穴が設けられ、線形穴間に挟まれた部分を軸としてそ の両面および側面に等幅の導体パターン層が螺旋状に形 成されたプリントコイルが他の回路とともに設けられて いることを特徴とするプリントコイルを有するプリント 配線板。

【請求項2】 基板に、ハの字を描くように対向する線 形穴が設けられ、線形穴間に挟まれた部分を軸としてそ の両面および側面に順次変化する幅の導体パターン層が 10 螺旋状に形成されたプリントコイルが他の回路とともに 設けられていることを特徴とするプリントコイルを有す るプリント配線板。

【請求項3】 基板に、互いに平行な線形穴が設けら れ、線形穴間に挟まれた部分を軸としてその両面および 側面に順次変化する幅の導体パターン層が螺旋状に形成 されたプリントコイルが他の回路とともに設けられてい ることを特徴とするプリントコイルを有するプリント配

【請求項4】 基板に、多数の線形穴からなり隣り合う 線形穴どうしがハの字を描くように対向する列が少なく とも1列設けられ、各列の各線形穴間に挟まれた部分を 軸としてその両面および側面に等幅の導体パターン層が 螺旋状に形成されたプリントコイルが複数個設けられて いることを特徴とするプリントコイルシート。

【請求項5】 基板に、多数の線形穴からなり隣り合う 線形穴どうしがハの字を描くように対向する列が少なく とも1列設けられ、各列の各線形穴間に挟まれた部分を 軸としてその両面および側面に順次変化する幅の導体パ ターン層が螺旋状に形成されたプリントコイルが複数個 30 設けられていることを特徴とするプリントコイルシー ኑ.

【請求項6】 基板に、多数の線形穴からなり隣り合う 線形穴どうしが平行である列が少なくとも1列設けら れ、各列の各線形穴間に挟まれた部分を軸としてその両 面および側面に順次変化する幅の導体パターン層が螺旋 状に形成されたプリントコイルが複数個設けられている ことを特徴とするプリントコイルシート。

【請求項7】 請求項4~6のいずれかに記載のプリン トコイルシートを用い、プリントコイル毎に基板を切断 40 することにより、複数のプリントコイルチップを得るこ とを特徴とするプリントコイルチップの製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術の分野】本発明は、プリントコイル を有するプリント配線板とプリントコイルシートとプリ ントコイルチップの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】コイルの分野でも、小型化・薄型化の要

ないタイプのコイルが実用化されている。従来、プリン トコイル4は他の回路とともにプリント配線板に設けら れ、その構造は図19に示すようなものが知られてい る。基板1には、等しい距離をおいて設けられた2つの スルーホール7でそれぞれ構成される複数のスルーホー ル対が並列に配列されている。 スルーホール7には、内 壁全面に導体が形成されている。基板1の表面では、ス ルーホール対の一方のスルーホール7と隣接するスルー ホール対の他方のスルーホール7とが導体パターン層3 により電気的に接続されている。また、基板1の裏面で は、同一のスルーホール対での2つのスルーホール7同 士が導体パターン層3により電気的に接続されている。 これによって、各導体パターン層3は、多数のスルーホ ール対を介して螺旋状に接続され、コイルとして機能す る.

【0003】また、チップ状の基板1の長手方向を軸と してその両面および側面に等幅の導体パターン層3が螺 旋状に形成されたプリントコイル4を有するプリントコ イルチップ6も知られている。このプリントコイルチッ プ6の導体パターン層3は、導体ペースト8を印刷し、 焼成することによって形成したものである (図20参 照)。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図19に示し たプリントコイルの場合、スルーホール対の配列ピッチ をスルーホールの直径よりも小さくすることができない ので、導体パターン層の線間距離が大きく制限され、結 果として専有面積が大きくなってしまうという問題点が あった。プリントコイルの専有面積が大きいと、たとえ ばプリントコイルがプリント配線板に他の回路とともに 設けられている場合、他の回路の形成領域が制限され、 プリント配線板の設計の自由度が小さくなってしまう。 【0005】また、上記のように導体パターン層の線間 距離が大きく制限されることにより、インピーダンスが 安定しないという問題があった。

【0006】一方、図20に示したプリントコイルの場 合、導体パターン層の形成が印刷によるため、基板の印 刷側面の平滑性が必要であり、基板の材料が制限されて いた。

【0007】また、導体パターン層の形成が印刷による ため、導体パターン層の形成精度が出なかった。

【0008】したがって、木発明の目的は、上記の問題 を解決することにあって、専有面積が小さく、インピー ダンスが安定し、基板の材料が制限されず、導体パター ン層の形成精度に優れたプリントコイルを提供すること にある。

# [0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明のプリントコイルを有するプリント配線板 求に対応するために、プリントコイルなどの巻線を用い 50 は、基板に、八の字を描くように対向する線形穴が設け

30

られ、線形穴間に挟まれた部分を軸としてその両面および側面に等幅の導体パターン層が螺旋状に形成されたプリントコイルが他の回路とともに設けられているように 構成した。

【0010】また、本発明のアリントコイルを有するアリント配線板は、基板に、ハの字を描くように対向する線形穴が設けられ、線形穴間に挟まれた部分を軸としてその両面および側面に順次変化する幅の導体パターン層が螺旋状に形成されたアリントコイルが他の回路とともに設けられているように構成した。

【0011】また、木発明のアリントコイルを有するアリント配線板は、基板に、互いに平行な線形穴が設けられ、線形穴間に挟まれた部分を軸としてその両面および側面に順次変化する幅の導体パターン層が螺旋状に形成されたアリントコイルが他の回路とともに設けられているように構成した。

【0012】本発明のプリントコイルシートは、基板に、多数の線形穴からなり隣り合う線形穴どうしがハの字を描くように対向する列が少なくとも1列設けられ、各列の各線形穴間に挟まれた部分を軸としてその両面お 20よび側面に等幅の導体パターン層が螺旋状に形成されたプリントコイルが複数個設けられているように構成した。

【0013】また、本発明のプリントコイルシートは、 基板に、多数の線形穴からなり隣り合う線形穴どうしが ハの字を描くように対向する列が少なくとも1列設けられ、各列の各線形穴間に挟まれた部分を軸としてその両面および側面に順次変化する幅の導体パターン層が螺旋 状に形成されたプリントコイルが複数個設けられている ように構成した。

【0014】また、本発明のプリントコイルシートは、 基板に、多数の線形穴からなり隣り合う線形穴どうしが 平行である列が少なくとも1列設けられ、各列の各線形 穴間に挟まれた部分を軸としてその両面および側面に順 次変化する幅の導体パターン層が螺旋状に形成されたプリントコイルが複数個設けられているように構成した。 【0015】本発明のプリントコイルチップの製造方法 は、上記各プリントコイルシートを用い、プリントコイ

# [0016]

ルチップを得るように構成した。

【発明の実施の形態】以下、本発明のプリントコイルを 有するプリント配線板とプリントコイルシートとプリン トコイルチップの製造方法について図を参照しながら詳 細に説明する。

ル毎に基板を切断することにより、複数のプリントコイ

【0017】図1は本発明に係るプリントコイル4の一 実施例を示す部分拡大図である。

【0018】この図において、基板1には、ハの字を描 よいし(図2参照)、まくように対向する線形穴2が設けられ、線形穴2間に挟 次変化させるだけではなまれた部分を軸としてその両面および側面に等幅の導体 50 てもよい(図3参照)。

パターン層3が螺旋状に形成されている。

【0019】基板1としては、たとえば、紙基材フェノール樹脂、紙基材エポキシ樹脂、合成繊維布基材エポキシ樹脂、ガラス布・ガラス不織布複合基材エポキシ樹脂、ガラス布基材エポキシ樹脂、ガラス布基材テフロン樹脂などの積層板、ポリエーテルイミド樹脂、ボリサルフォン樹脂、ボリエーテルサルフォン樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、テフロン樹脂などの樹脂、窒化アルミニウム、炭化珪素、アロン樹脂などの樹脂、窒化アルミニウム、炭化珪素、アロン樹脂などのセラミックなど両面に絶縁性を有するものを用いることができる。なお、基板1は、板状のものもフィルム状のものも含む。また、多層プリント配線板を得る場合、基板1は内部に導体パターン層を有するものでもよい。

【0020】線形穴2は細長い貫通穴であり、二以上設けられてプリントコイル4の導体パターン層3を形成するための軸をプリント配線板中に形成することを目的とするものである。その大きさは、幅0.3mm~5mm、長さ1mm~50mm程度である。線形穴2の形成方法としては、プレス、ルータ加工、レーザー加工、NCドリルなどがある。

【0021】線形穴2間に挟まれた部分を軸としてその両面および側面に螺旋状に形成された導体パターン層3は、隣接するものどうしのショートを防止するために必要な間隔を開けて螺旋が形成されている。導体パターン層3の材料としては、銅、ニッケル、金などの金属が3μm~50μmの厚みで形成される。導体パターン層3の形成方法としては、線形穴2内壁には印刷ができないため、次の(1)~(3)に示す方法が用いられる。

(1)あらかじめ線形穴2間に挟まれた部分の両面および線形穴2内壁の導体パターン層3の不要な部分にメッキレジストを形成した後にメッキを施す方法、(2)線形穴2間に挟まれた部分の両面および線形穴2内壁にメッキにより導電膜を形成した後、不要な部分をレーザービーム等を照射して削除する方法、(3)線形穴2間に挟まれた部分の両面および線形穴2内壁にメッキにより導電膜を形成した後、導体パターン層3として残す部分にエッチングレジストを形成して不要な部分をエッチング除去したりする方法。

40 【0022】上記のとおり構成された本発明のプリント コイル4では、線形穴2間に挟まれた部分を軸としてそ の両面および側面に導体パターン層3が螺旋状に形成さ れているので、従来技術のように導体パターン層3の線 間距離が大きく制限されることがない。その結果、専有 面積が小さくなるとともに、磁束密度が良くなる。

【0023】なお、木発明に係るプリントコイル4は、 導体パターン層3を幅が順次変化するように形成しても よいし(図2参照)、また、導体パターン層3の幅を順 次変化させるだけではなくさらに線形穴2を平行に設け てもよい(図3参照)。

30

【0024】また、プリントコイル4の一部又は全部に ソルダーレジストにて絶縁処理を施してもよい。ソルダ ーレジストの材料としては、エポキシ樹脂、ワニス、エ ナメルなどがある。ソルダーレジストの形成方法として は、スクリーン印刷、ロールコーター、カーテンコータ ー、スプレー、静電塗布などの方法がある。

【0025】また、プリントコイル4の一部又は全部に 表面処理を施してもよい。表面処理としては、ハンダラ ベラー、金メッキ、ハンダメッキ、ニッケルメッキなど の方法がある。

【0026】以上のようなプリントコイル4を有するも のとしては、プリントコイル4が他の回路5とともに設 けられているプリント配線板がある(図4~6参照)。 このように、プリントコイル4が他の回路5とともに一 枚のプリント配線板中に設けられていると、実装の手間 が省け、薄くできるという利点がある。

【0027】また、プリントコイル4を有する別のもの としては、基板1に、多数の線形穴2からなり隣り合う 線形穴2どうしがハの字を描くように対向する列が少な くとも1列設けられ、各列の各線形穴2間に挟まれた部 20 厚さ0.2mmの絶縁基材(三菱ガス化学社製ガラス布 分を軸としてその両面および側面に等幅の導体パターン 層3が螺旋状に形成されたプリントコイル4が複数個設 けられているプリントコイルシートがある (図7参 照)。あるいは、導体パターン層3を幅が順次変化する ように形成したプリントコイルシート (図10参照) や、導体パターン層3の幅を順次変化させるだけではな くさらに線形穴2の列を線形穴どうしが平行であるよう にしたプリントコイルシート (図13参照)がある。こ れらのプリントコイルシートは、プリントコイルチップ 6を製造するための中間部品であり、プリントコイル4 毎に基板1を切断する (図8、図11、図14参照) こ とにより、複数のプリントコイルチップ6(図9、図1 2、図15~18参照)を得ることができる。 プリント コイルシート単位で扱うので、プリントコイルチップ6 のサイズが小さくても導体パターン層3の形成が容易で ある。また、一度に大量にプリントコイルチップ6を得 ることができる。

【0028】なお、本発明のプリントコイルチップの製 造方法においては、印刷以外の前記(1)~(3)の方 法であらかじめ導体パターン層3が形成された状態のプ 40 リントコイルシートよりプリントコイルチップ6を切り 出すので、プリントコイルチップ6の基板1の材料が制 限されることがなく、導体パターン層3の形成精度を出 すことができ、従来技術の印刷により導体パターン層3 を形成する場合と比べて優れている。

【0029】また、プリントコイルシートよりプリント コイルチップ6を切り出すには、打ち抜きプレス、ルー ター加工、レーザー加工、Vカットなどを用いる。

【0030】このようなプリントコイルチップ5は表面

子、共振回路、分圧器、アンテナなどがある。 [0031]

#### 【実施例】実施例1

厚さ0.2mmの絶縁基材(三菱ガス化学社製ガラス布 基材BTレジン樹脂)の両面に厚み18μmの網箔を張 った縦300mm、横340mmの銅張積層板を用い、 プレス加工によって、この板を貫通する幅0.5mm、 長さ11mmの線形穴2個を最も近い間隔が5mm、最 も違い間隔が7mmとなるように対向させて、すなわち 10 ハの字を描くように設け、線形穴を有する基板を得た。 【0032】このような基板の線形穴に銅メッキを25 μmの厚さに施し、基板の両面および線形穴内壁にエッ チングレジストを設けた後、不要な部分をエッチング除 去することにより、線形穴間に挟まれた部分を軸として その両面および側面に導体幅0.25mm、ピッチ0. 5mmの導体パターン層を螺旋状に20巻きしたプリン トコイルを形成するとともに、他の回路を形成してプリ ントコイルを有するプリント配線板を得た。

#### 【0033】実施例2

基材BTレジン樹脂)の両面に厚み18μmの銅箔を張 った綴300mm、横340mmの銅張積層板を用い、 プレス加工によって、この板を貫通する幅0.5mm、 長さ11mmの線形穴5個を隣り合う線形穴どうしの最 も近い間隔が5mm、最も遠い間隔が7mmとなるよう に一列に並べ、すなわち隣り合う線形穴どうしがハの字 を描くように設け、線形穴を有する基板を得た。

【0034】このような基板の線形穴に銅メッキを25 μmの厚さに施し、基板の両面および線形穴内壁にエッ チングレジストを設けた後、不要な部分をエッチング除 去することにより、各線形穴間に挟まれた部分を軸とし てその両面および側面に導体幅0.25mm、ピッチ 0.5mmの導体パターン層を螺旋状に20巻きしたプ リントコイルのみを4個形成してプリントコイルシート を得た。

【0035】さらに、プリントコイルについては、その 両端を除いてソルダーレジストにて絶縁処理を施し、両 端部にはハンダレベラー処理を施した。

【0036】最後に、プリントコイル毎にプレス加工に て基板を切断して、長さ10mmのプリントコイルチッ プを4個得た。

### 【0037】実施例3

厚さ0.2mmの絶縁基材(三菱ガス化学社製ガラス布 基材BTレジン樹脂)の両面に厚み18μmの銅箔を張 った縦340mm、横510mmの銅張積層板を用い、 ルーター加工によって、この板を貫通する幅1mm、長 さ10mmの線形穴2個を最も近い間隔が2mm、最も 遠い間隔が5mmとなるように対向させて、すなわちハ の字を描くように設け、線形穴を有する基板を得た。

実装に適しており、利用例としては、インダクタンス素 50 【0038】このような基板の線形穴に銅メッキを18

μmの厚さに施し、基板の両面および線形穴内壁にエッ チングレジストを設けた後、不要な部分をエッチング除 去することにより、線形穴間に挟まれた部分を軸として その両面および側面に導体幅0.3~3.4mm、導体 間隔0.3~3.4の導体パターン層を螺旋状に3.5 巻きしたプリントコイルを形成するとともに、他の回路 を形成してプリントコイルを有するプリント配線板を得 た。

#### 【0039】実施例4

厚さ0.1mmの絶縁基材(三菱ガス化学社製ガラス布 基材BTレジン樹脂)の両面に厚み18 μmの網箔を張 った綴340mm、横255mmの銅張積層板を用い、 プレス加工によって、この板を貫通する幅1mm、長さ 10mmの線形穴59個を隣り合う線形穴どうしの最も 近い間隔が2mm、最も遠い間隔が5mmとなるように 一列に並べ、すなわち隣り合う線形穴どうしがハの字を 描くように設け、線形穴を有する基板を得た。

【0040】このような基板の線形穴に銅メッキを18 μmの厚さに施し、基板の両面および線形穴内壁にエッ チングレジストを設けた後、不要な部分をエッチング除 20 去することにより、各線形穴間に挟まれた部分を軸とし てその両面および側面に導体幅0.2~3.4mm、導 体間隔0.2~3.4mmの導体パターン層を螺旋状に 3. 5巻きしたプリントコイルのみを1408個形成し てプリントコイルシートを得た。

【0041】さらに、プリントコイルについては、その 両端を除いてソルダーレジストにて絶縁処理を施し、両 端部にはハンダレベラー処理を施した。

【0042】最後に、プリントコイル毎にプレス加工に て基板を切断して、長さ10mmのプリントコイルチッ プを1408個得た。

# 【0043】実施例5

厚さ0.2mmの絶縁基材(松下電工社製ガラス布基材 PPO樹脂)の両面に厚み18μmの銅箔を張った縦3 33mm、横333mmの銅張積層板を用い、ルーター 加工によって、この板を貫通する幅1mm、長さ12m mの線形穴2個をピッチが5mmとなるように平行に設 け、線形穴を有する基板を得た。

【0044】このような基板の線形穴に銅メッキを18 μmの厚さに施し、基板の両面および線形穴内壁にエッ 40 配線板の一実施例を示す図である。 チングレジストを設けた後、不要な部分をエッチング除 去することにより、線形穴間に挟まれた部分を軸として その両面および側面に導体幅0.2~5.1mm、導体 間隔0.5mmの導体パターン層を螺旋状に4巻きした プリントコイルを形成するとともに、他の回路を形成し てプリントコイルを有するプリント配線板を得た。

# 【0045】実施例6

厚さ0.127mmの絶縁基材(ロジャース社製テフロ ン樹脂)の両面に厚み18μmの銅箔を張った縦457 mm、横304mmの銅張積層板を用い、プレス加工に 50 ントコイルチップを示す図である。

よって、この板を貫通する幅1mm、長さ12mmの線 形穴29個をピッチが5mmとなるように平行一列に並 べて設け、線形穴を有する基板を得た。

【0046】このような基板の線形穴に銅メッキを18 μmの厚さに施し、基板の両面および線形穴内壁にエッ チングレジストを設けた後、不要な部分をエッチング除 去することにより、各線形穴間に挟まれた部分を軸とし てその両面および側面に導体幅0.2~5.1mm、導 体間隔0.5mmの導体パターン層を螺旋状に4巻きし たプリントコイルのみを980個形成してプリントコイ ルシートを得た。

【0047】さらに、プリントコイルについては、その 両端を除いてソルダーレジストにて絶縁処理を施し、両 端部にはハンダレベラー処理を施した。

【0048】最後に、プリントコイル毎にプレス加工に て基板を切断して、長さ12mmのプリントコイルチッ プを980個得た。

[0049]

(5)

10

30

【発明の効果】本発明のプリントコイルを有するプリン ト配線板とプリントコイルシートとプリントコイルチッ プの製造方法は、以上のような構成および作用からなる ので、次の効果が奏される。

【0050】すなわち、プリントコイルが、線形穴間に 挟まれた部分を軸としてその両面および側面に導体パタ ーン層が螺旋状に形成されたものであるので、専有面積 が小さく、インピーダンスも安定している。

【0051】また、印刷以外の方法であらかじめ導体バ ターン層が形成された状態のプリントコイルシートより プリントコイルチップを切り出すので、プリントコイル チップの基板の材料が制限されることがなく、導体パタ ーン層の形成精度も出すことができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るプリントコイルの一実施例を示す 部分拡大図である。

【図2】本発明に係るプリントコイルの他の実施例を示 す部分拡大図である。

【図3】本発明に係るプリントコイルの他の実施例を示 す部分拡大図である。

【図4】本発明に係るプリントコイルを有するプリント

【図5】本発明に係るプリントコイルを有するプリント 配線板の他の実施例を示す図である。

【図6】本発明に係るプリントコイルを有するプリント 配線板の他の実施例を示す図である。

【図7】 本発明に係るプリントコイルシートの一実施例 を示す図である。

【図8】図7のプリントコイルシート中のプリントコイ ルを打ち抜いた様子を示す図である。

【図9】 図7のプリントコイルシートから得られるプリ

. . . . . . . . .

【図10】本発明に係るプリントコイルシートの他の実 施例を示す図である。

【図11】図10のプリントコイルシート中のプリント コイルを打ち抜いた様子を示す図である。

【図12】図10のプリントコイルシートから得られる プリントコイルチップを示す図である。

【図13】本発明に係るプリントコイルシートの他の実 施例を示す図である。

【図14】図13のプリントコイルシート中のプリント コイルを打ち抜いた様子を示す図である。

【図15】図13のプリントコイルシートから得られる プリントコイルチップを示す図である。

【図16】本発明に係るアリントコイルチップの他の実 施例を示す図である。

【図17】本発明に係るプリントコイルチップの他の実 施例を示す図である。

10 【図18】 本発明に係るプリントコイルチップの他の実 施例を示す図である。

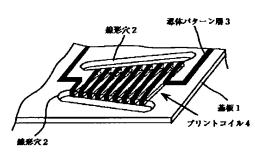
【図19】 従来技術に係るプリントコイルの一実施例を 示す部分拡大図である。

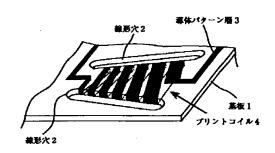
【図20】従来技術に係るプリントコイルチップの製造 方法を示す図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 線形穴
- 10 3 導体パターン層
  - 4 プリントコイル
  - 5 他の回路
  - 6 プリントコイルチップ
  - 7 スルーホール
  - 8 導体ペースト

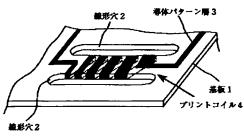
【図1】





【図2】

【図3】

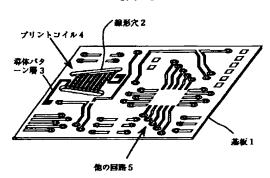


【図9】



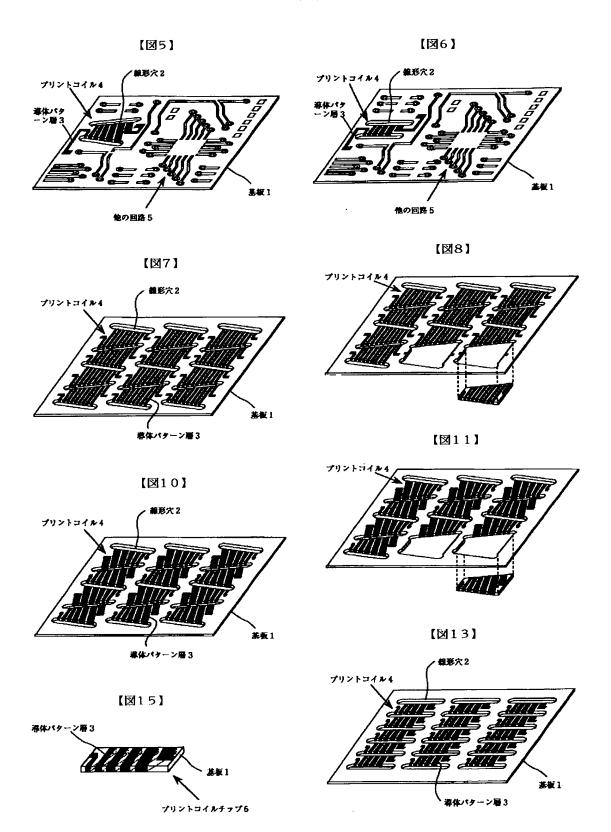
プリントコイルチップ6

【図4】



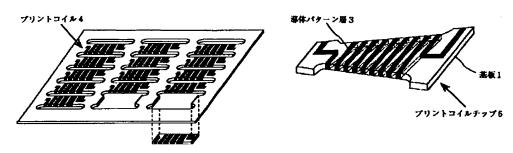
【図12】





【図14】

【図16】



【図17】

【図18】

